

연수 제안서

연구 분야	전자재료용 고분자 유무기복합소재
연구 과제명	다기능성 마이크로 LED 전사 및 봉지 소재 개발
연수 제안 업무	고분자 및 유무기복합소재개발
<p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 :</p> <p>- 연수기간 : 2021.09.01. ~ 2022.08.28. (1년)</p> <p>- 연수 내용 :</p> <ul style="list-style-type: none">- 고분자 및 유무기하이브리드 소재합성- 전자재료용 점접착 응용	
소속 부 서 : 물질구조제어연구센터	
연수 책임자 : 백 경 열	